

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20170517

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	国信证券 程继东 长城证券 刘峰 广证恒生证券研究所 曾博文 蔡国强 深圳中金南方资产管理有限公司 东兴证券 龙海敏 宝盈基金 易祚兴 兴业证券 成尚汶 吉富投资咨询（上海）有限公司 蔡珮玮 中植资本管理有限公司 李杉影 躍马资本 詹晋杰 钟慧 上海清朗投资有限公司 洪树宇 国泰人寿 杨程翔 建信养老金管理公司 章小韩

	平安证券 胡小禹
日期时间	2017年5月17日上午10:00-11:30
地点	公司8号会议室
上市公司接待 人员姓名	总经理徐德勇先生；董事会秘书兼财务总监王德祥先生
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>董事会秘书兼财务总监王德祥先生介绍公司情况：</p> <p>劲拓股份于2004年成立，2010年完成股份制改造，2014年10月10日正式登陆创业板。</p> <p>公司主要产品有：电子整机装联设备类（包括电子焊接设备，如波峰焊、回流焊等）；机器视觉检测设备（包括AOI, 3D-SPI等）、光电平板显示模组等生产专用设备（包括生物识别模组贴合设备、LGA芯片尺寸自动测量、OLED模组封装设备系列等）、全自动激光应用系统产品以及数字化柔性航空装配系统等。公司产品广泛应用于以智能手机为代表的电子消费品、航空电子、汽车电子等领域。</p> <p>公司未来以智能制造结合高端装备为主要发展方向，布局重点发展领域，向战略新兴产业和未来产业延伸和拓展。</p> <p>下面请各位投资者提问：</p> <p>一、 请介绍公司一季度订单增长的主要情况？</p> <p>一季度订单相比去年同期增长约一倍，主要受以下几个因素影响：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、下游手机生产商及其上游组件生产厂商需求增加所致； 2、受下游新工艺、新技术的影响，倒逼设备供应商推出适应市场需求的**新产品，如公司的新品垂直固化炉，具有节约能源、场地、设备、人力及时间等优点，目前已基本实现进口替代，

该产品已经实现了批量销售，主要客户包括蓝思科技、富士康及其附属公司等；

3、公司产品在汽车电子行业的订单也有一定程度的上涨。

二、 公司的订单确认情况是怎样？

不同客户订单确认周期有所不同，标准订单周期是三个月左右，预付款的比例根据客户的信用情况也有不同。

三、 是否可以这样理解，今年一季度及二季度为公司今年的主要盈利期？

不能完全这样理解。虽然与苹果新一代 Iphone 相关的设备今年一二季度为高峰期，但是目前 3C 行业工艺及产品更新换代速度非常快，下游客户不同工艺和技术的推出会为公司产品不断提供新的需求及新的增长。

四、 公司向富士康提供的设备主要是哪些？

目前对富士康及其附属单位提供的产品主要有电子焊接设备和高温垂直固化炉等。

五、 公司 2016 年年度报告中生物识别贴合设备是列入哪一类的？

生物识别模组贴合设备归类在智能机器视觉类产品。

六、 第一季度订单增长是否包括生物识别模组贴合设备？

指纹工艺目前面临改革，尚不确定未来发展趋势，所以一季度订单增长并不包括生物识别模组贴合设备，该产品未来发展走势受下游客户需求方向决定。

七、 请问徐总 AOI 检测设备是用于什么产品的检测？

主要用于 PCB 板生产过程检测。

八、 请问徐总您刚刚提到的高温固化炉是紫外高温固化炉

吗？

不是紫外固化炉，我们的产品是热风回流固化炉。与紫外炉相比，应用范围相对更为广泛一些。

九、 目前点胶设备是和模组设备配套去卖吗？

公司的高速点胶设备可以广泛用于硬板、软板以及后期组装，替代之前的螺丝工艺，点胶的应用领域较广，如手机、汽车产品等。

十、 光电事业部目前的情况麻烦介绍下？

光电事业部是公司在 2016 年新设立的，2016 年推出的生物识别模组贴合设备即属于该事业部，其产品体系围绕光电技术来布局，产品主要应用于光电平板显示模组等的生产领域。

十一、 绑定设备方面有订单了吗？

绑定产品方面去年已通过自有培养及市场招聘开始做技术储备，目前已有订单。

十二、 OLED 封装设备与 LCD 封装设备工艺差别大吗？

技术难度、及封装要求都有差别，国外提供封装的有松下、ASM 等。

十三、 生物识别模组贴合设备是自主研发的还是与客户联合研发？

该产品是我公司自主开发的产品，在试用期根据客户的需求及反馈意见予以完善。

十四、 全自动激光应用系统是哪些产品？

打标系统是针对条码管控追溯系统产生的，现在汽车电子及焊接设备要求每节追踪，目前已开始销售，对公司盈利情况的影响要看下半年的销售情况。

十五、 公司开拓非电子业客户的机会大吗？

	每个公司的发展都要经历由小到大，产品线由单一到丰富的过程，未来公司并不排除开拓非电子行业的业务机会。
附件清单（如有）	无